

标记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修改
REVISE日期
DATE核准
APPROVE

孔位

A

B

1

0.00

5.40

2

4.20

9.60

3

8.40

13.80

4

12.60

18.00

5

16.80

22.20

6

21.00

26.40

7

25.20

30.60

8

29.40

34.80

9

33.60

39.00

10

37.80

43.20

11

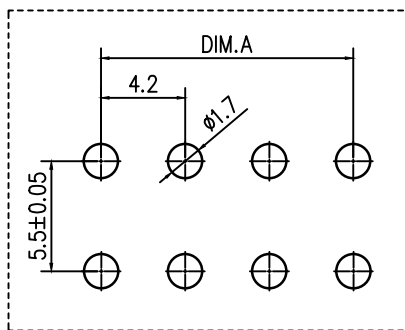
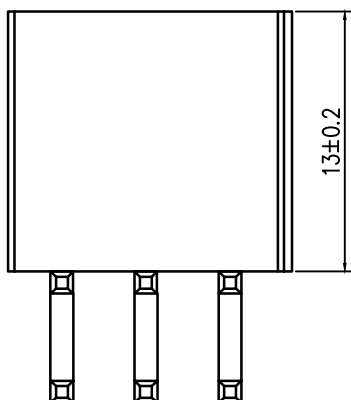
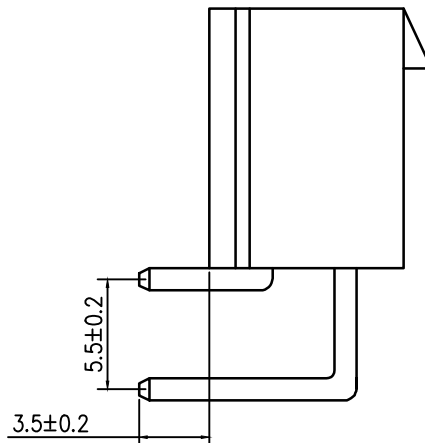
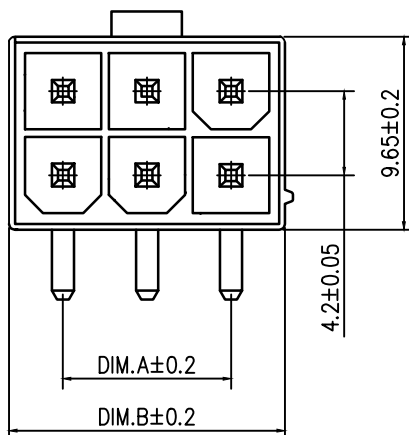
42.00

47.40

12

46.20

51.60



技术要求:

适用基板厚度: 1.6mm~2.0mm

温度范围: -25℃~85℃

额定电压: 300V AC/DC

额定电流: 7A

接触电阻: ≤0.015Ω

绝缘电阻: ≥1000MΩ

耐压: 1000V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名

TITLE

料号

PART NO

针座

HC-5569-2x1AW(P)

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比例
SCALE

1:1

X.X ±0.35

X* ±3.00*

单位
UNIT

MM

X.XX ±0.25

X.X* ±2.00*

张数
PART NO

1 OF 1

X.XXX ±0.15

X.XX* ±1.00*

版本
REV

A

制图
DRAW审核
CHECKED批准
APPROVE

AhYe

夏操云

赵亮亮

